組込み総合技術展 Embedded Technology 2015

終了報告書

IoT総合技術展 Internet of Things Technology IoT Technology 2015

会期 2015年11月18日(水)、19日(木)、20日(金)
10:00～17:00(19日は18:00)

会場 パシフィコ横浜

一般社団法人
組込みシステム技術協会
Japan Embedded Systems Technology Association

■開催概要

■ Embedded Technology 2015 ／ IoT Technology 2015

名　　称 ： Embedded Technology 2015／組込み総合技術展
IoT Technology 2015／IoT総合技術展
会　　期 ： 2015年 11月18日(水)～20日(金)10:00～17:00　※19日(木)は18:00まで
会　　場 ： パシフィコ横浜
主　　催 ： 一般社団法人 組込みシステム技術協会
企画・推進 ： 株式会社ICSコンベンションデザイン
展示会入場料 ： 1000円(事前登録および招待券持参者は無料)
後　　援 ： 横浜市、独立行政法人情報処理推進機構、英国大使館 貿易･対英投資部、ベルギー王国大使館
YRP研究開発推進協会(IoT Technology後援)
協　　賛 ： 独立行政法人日本貿易振興機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、一般財団法人日本情報経済社会推進協会、
一般社団法人情報サービス産業協会、一般社団法人電子情報技術産業協会、一般社団法人日本電子回路工業会、
一般社団法人日本電子デバイス産業協会、一般社団法人IT検証産業協会、一般社団法人スキルマネージメント協会、
一般社団法人情報処理学会、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター、台北市コンピュータ協会、
一般社団法人ディペンダビリティ技術推進協会、一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会、
一般社団法人スマートシステム検証技術協会
特別協力 ： トロンフォーラム、特定非営利活動法人TOPPERSプロジェクト、特定非営利活動法人組込みソフトウェア管理者･技術者育成研究会、
一般社団法人日本半導体商社協会、特定非営利活動法人人間中心設計推進機構、特定非営利活動法人日本Androidの会、
派生開発推進協議会、EMS-JPグループ、特定非営利活動法人軽量Rubyフォーラム、特定非営利活動法人M2M研究会、
日本EDAベンチャー連絡会、モバイルコンンピューティング推進コンソーシアム

■展示会

●出展社数：388社･団体

●小 間 数：777小間

●来場者数：25,077人[3日間合計]

※来場者は開催当日の登録入場者数。
　同一来場者の複数入場や、出展社・関係者・来賓などの入場は含まれていません。

開催日	天候	来場者数
11月18日(水)	曇のち雨	6,900人
11月19日(木)	晴れ	8,912人
11月20日(金)	曇り	9,265人

■カンファレンス

●セッション数： 116セッション

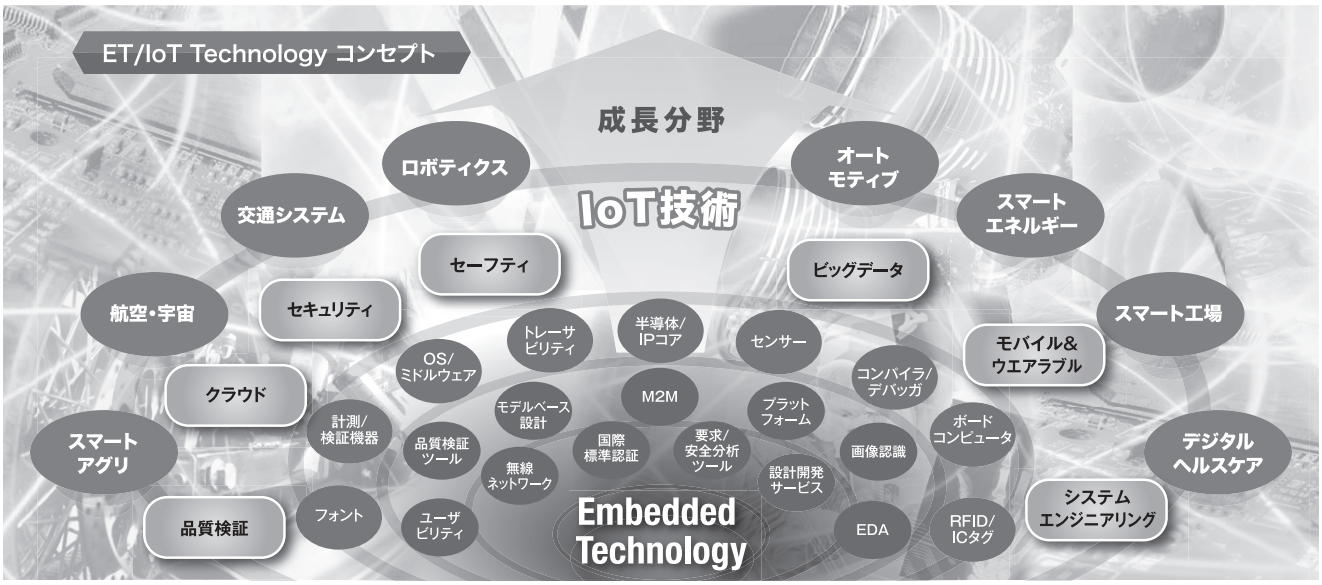
●受 講 者 数： 12,733名

※一部セッションを除く

実行委員会 メンバー (敬称略)

実行委員長	山田　敏行	(株)日新システムズ
副実行委員長	星　　光行	(株)ジェイテック
委　　員	伊藤　公祐	(株)ユビテック
	遠藤　千里	フリースケール･セミコンダクタ･ジャパン(株)
	太田　寛	日本マイクロソフト(株)
	小山　崇之	日本アルテラ(株)
	樫平　扶	フラットーク(株)
	桑原　一悦	日本電気(株)
	清水　徹	慶應義塾大学大学院
	鈴村　延保	アイシン･コムクルーズ(株)
	本垰　秀昭	TOOL(株)
	マッテオ マラヴィッタ	STマイクロエレクトロニクス(株)
	三橋　明城男	メンター･グラフィックス･ジャパン(株)
アドバイザー	高田　広章	名古屋大学大学院
	田丸　喜一郎	(独)情報処理推進機構／ 一般社団法人 スキルマネージメント協会
	甕　　昭男	YRP研究開発推進協会
	横田　英史	(株)日経BPコンサルティング

ETとIoT Technologyの同時開催
IoTでビジネスが変わる!組込み技術が進化する!
成長分野を支える最先端技術とソリューションをアピール



■カンファレンスライブテキスト実施

カンファレンスの全内容をほぼリアルタイムにテキストでネット配信するサービスを実施。今回は、「IoTテクニカルセッション」「パネルセッション」の一部セッションからテキスト配信いたしました。

■カンファレンスサテライト会場でのライブ中継

展示会場内にカンファレンスプログラムをライブ中継するサテライト会場を設置し、「ETテクニカルセッション」「IoTテクニカルセッション」を中継いたしました。

■EDA-LPBパビリオン

製造工程の自動化を支援するEDA技術とLPBパッケージボードを紹介するパビリオンを新設、17社の出展社と専門セミナーで最新情報を紹介しました。

◎専門セミナー(EDA-LPBトラック)
第1部　<基調講演> さらばSoC、されどSoC
　　トランジスタから回路、回路から機能ブロック、機能ブロックからシステム、システムから?
第2部　<パネル討議>IoT時代における半導体とEDAの進むべき道
　　爆発的なビジネス拡大に備えよ、その道で本当に大丈夫ですか!?
第7回　LPBフォーラム
　　第1部 LSIパッケージボード設計標準フォーマットIEEE2401-2015制定発表
　　第2部 座談会 IEEE2401-2015で広がる機器設計の情報流通

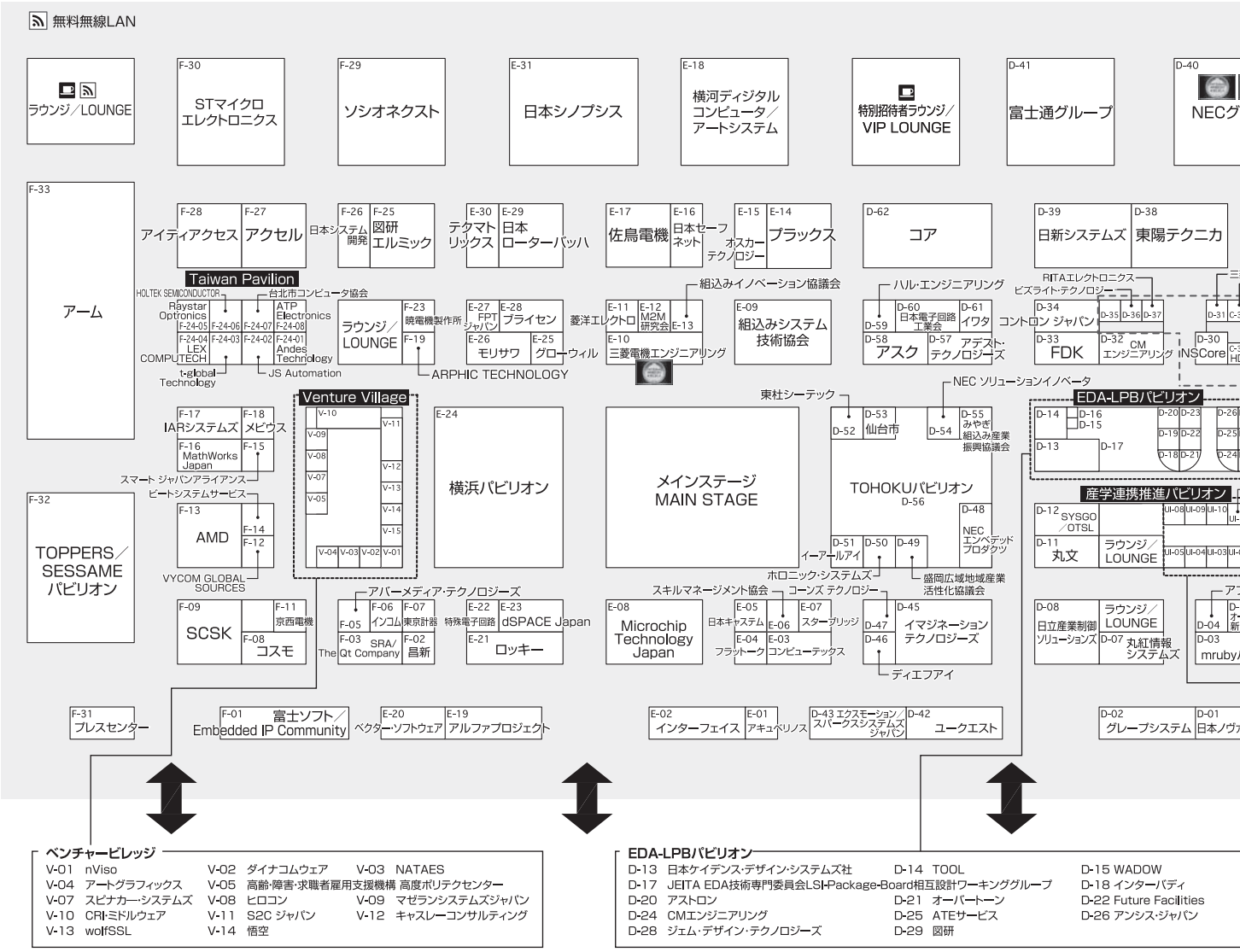
■次世代電力インフラパビリオン

電力自由化によってエネルギーの省力化、エネルギーマネジメントのニーズがますます高くなる中、「人とモノ」「モノとモノ」をつなぐことによって、より一層の省エネ、安心、安全な社会づくりに貢献する、インフラおよび電力分野に不可欠なあらゆる技術、製品、サービスを展示しました。

■ビジネスマッチングプログラム

出展社・来場者の商談機会の創出を目的に、2つのマッチングプログラムを実施しました。

①ビジネスマッチングシステムを使った全方位型のマッチング
・登録者は出展社／来場者の枠を越え、全ての人にアプローチができた
・会期前にアプローチしたことで、出展／来場効果が高まった
・潜在的な顧客にピンポイントにアポイントが取れた
②コーディネーターによる1対1のマッチング
・組込み業界に精通したコーディネータにより、来場者が登録したニーズにマッチする出展社を調査し、個別に商談機会をあっせんした



ベンチャービレッジ

V-01 nViso　V-02 ダイナコムウェア　V-03 NATAES
V-04 アートグラフィックス　V-05 高齢・障害・求職者雇用支援機構 高度ポリテクセンター
V-07 スピナカー・システムズ　V-08 ヒロコン　V-09 マゼランシステムズジャパン
V-10 CRI・ミドルウェア　V-11 S2C ジャパン　V-12 キャスレーコンサルティング
V-13 wolfSSL　V-14 悟空

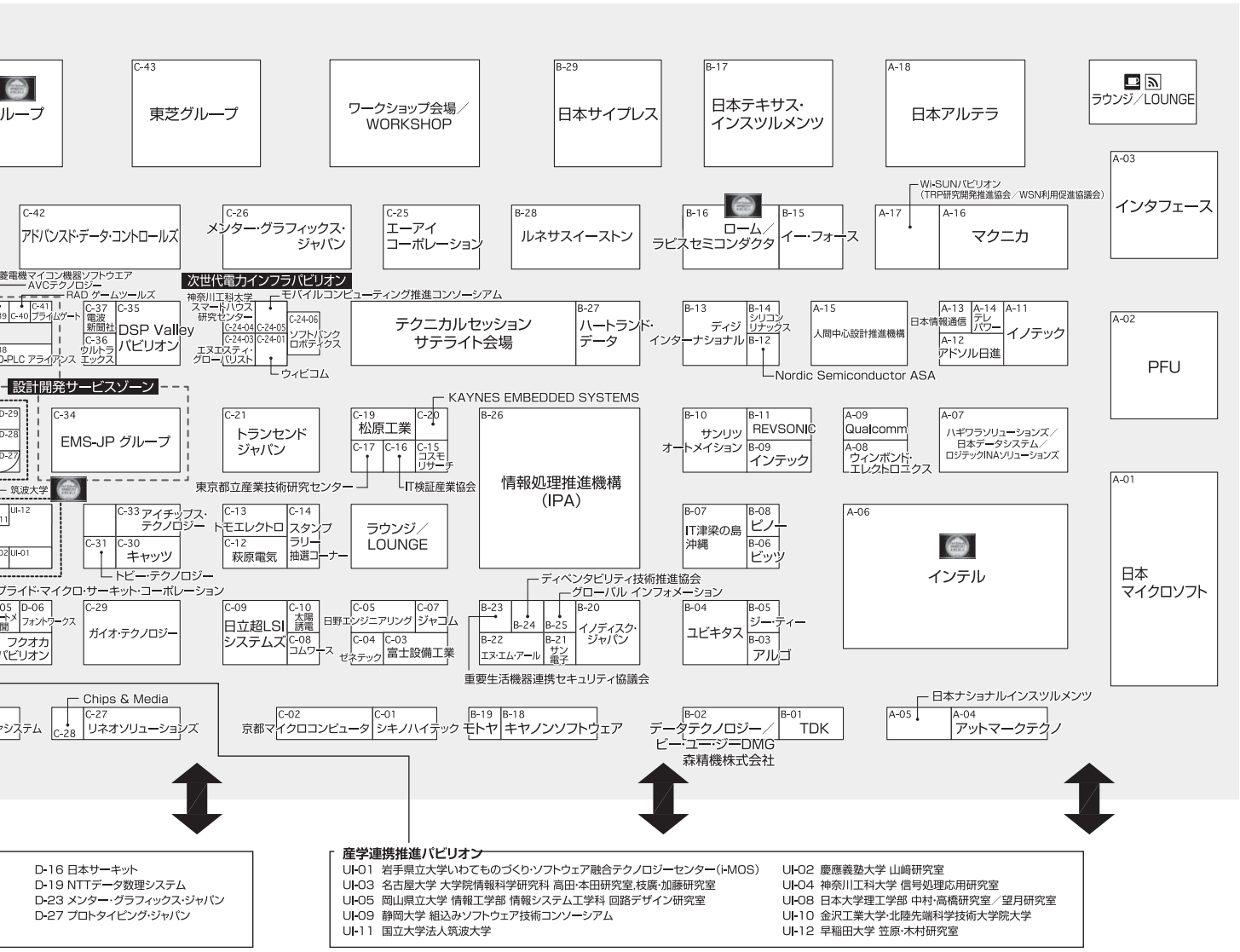
EDA-LPBパビリオン

D-13 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社　D-14 TOOL　D-15 WADOW
D-17 JEITA EDA技術専門委員会LSI-Package-Board相互設計ワーキンググループ　D-18 インターバディ
D-20 アストロン　D-21 オーパートーン　D-22 Future Facilities
D-24 CMエンジニアリング　D-25 ATEサービス　D-26 アンシス・ジャパン
D-28 ジェム・デザイン・テクノロジーズ　D-29 図研

■ET/IoT Technologyアワード

ET/IoT Technologyアワードは、組込み業界の発展と国内産業の競争力向上に寄与する、優れた組込み技術や製品、ソリューション、サービスに対し表彰するもので、出展社より応募された中から、ET/IoT Technologyアワード審査会の厳選なる審査により各受賞社を選定しました。

Embedded Technology 優秀賞	NEC	**工業製品、部品をタグ・シリアル加工なしに個体識別する「物体指紋認証技術」** 大量生産品を表面に自然発生する微細な紋様（物体指紋）で個々に識別
	三菱電機エンジニアリング（株）	**出力1kW 効率95%の6.78MHz高周波電源技術** 世界トップレベルの「高効率・小型化」を可能とする高周波電源技術
IoT Technology優秀賞	NEC通信システム	**オンデマンド型無線ネットワーク** 消費電力1/100以下で常時待受可能なオンデマンド型無線ネットワーク
	ラピスセミコンダクタ（株）	**土壌環境センサ** 世界初!IoT土壌環境センサで地中のデジタル化を実現
特別賞	インテル（株）	**IoTベンチャーズ** 初期投資ゼロ、屋内施設向けIoTソリューション・パッケージ
	国立大学法人筑波大学	**高性能ストリームデータ圧縮技術** ストリームを高速にコンパクトに。未来のロスレス圧縮のカタチ



D-16 日本サーキット
D-19 NTTデータ数理システム
D-23 メンター・グラフィックス・ジャパン
D-27 プロトタイピング・ジャパン

産学連携推進パビリオン

UI-01 岩手県立大学いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター(i-MOS)
UI-02 慶應義塾大学 山崎研究室
UI-03 名古屋大学 大学院情報科学研究科 高田・本田研究室,枝廣・加藤研究室
UI-04 神奈川工科大学 信号処理応用研究室
UI-05 岡山県立大学 情報工学部 情報システム工学科 回路デザイン研究室
UI-08 日本大学理工学部 中村・高橋研究室／望月研究室
UI-09 静岡大学 組込みソフトウェア技術コンソーシアム
UI-10 金沢工業大学・北陸先端科学技術大学院大学
UI-11 国立大学法人筑波大学
UI-12 早稲田大学 笠原・木村研究室

■ET/IoT Technology会場風景

JASAイメージキャラクター
「クミコ・ミライ」

			ア
E-18	ET	IoT	アートシステム株式会社
V-04	ET		アートグラフィックス
F-19	ET		ARPHIC TECHNOLOGY co., LTD
F-33	ET		アーム株式会社
			-IARシステムズ株式会社
			-アトメルジャパン合同会社
			-アナログ・デバイセズ株式会社
			-イーソル株式会社
			-STマイクロエレクトロニクス株式会社
			-エニア株式会社
			-株式会社京都ソフトウェアリサーチ
			-サンダーソフトジャパン株式会社
			-株式会社ソシオネクスト
			-都築電気株式会社
			-テクマトリックス株式会社
			-デルタ電子株式会社
			-日本シノプシス合同会社
			-ネットスピードシステムズ株式会社
			-ファラデーテクノロジー日本株式会社
			-フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社
			-横河ディジタルコンピュータ株式会社
			-ルネサス エレクトロニクス株式会社
F-17	ET		IARシステムズ株式会社
C-33	ET		アイチップス・テクノロジー株式会社
C-16	ET		一般社団法人IT検証産業協会
B-07		IoT	IT津梁の島　沖縄
			-一般社団法人 IIOT
			-エレクス株式会社
			-沖縄県
			-株式会社ハヤト・インフォメーション
			-株式会社プラスナレッジ
			-株式会社ユービックシステム
F-28	ET		アイティアクセス株式会社
F-23	ET		株式会社暁電機製作所
E-01	ET		株式会社アキュベリノス
F-27	ET		株式会社アクセル
セッションスポンサー		IoT	アクセンチュア株式会社
D-58	ET		株式会社アスク
A-04		IoT	株式会社アットマークテクノ
D-57	ET		アデスト・テクノロジーズ
A-12		IoT	アドソル日進株式会社
C-42	ET	IoT	株式会社アドバンスド・データ・コントロールズ
F-05	ET		アバーメディア・テクノロジーズ株式会社
D-04	ET		アプライド・マイクロ・サーキット・コーポレーション
B-03		IoT	株式会社アルゴ
E-19	ET		株式会社アルファプロジェクト
B-15	ET	IoT	イー・フォース株式会社
D-51	ET		株式会社イーアールアイ
C-34	ET		EMS-JP グループ
			-アヴネット株式会社
			-アルメックスコーセイ株式会社
			-イカワ電子工業株式会社
			-株式会社エコム
			-株式会社MGIC
			-コンピューターシステム株式会社
			-株式会社サムシングプレシャス
			-シリコンアーティストテクノロジー株式会社
			-株式会社テカナリエ
			-株式会社ディーディーエル
			-株式会社ヌマタ
			-株式会社ネクステック
			-株式会社ビート・クラフト
			-株式会社メタテクノ
			-レックスジャパン株式会社
	ET		EDA-LPBパビリオン
D-20			-株式会社アストロン
D-26			-アンシス・ジャパン株式会社
D-18			-株式会社インターバディ
D-25			-ATEサービス株式会社
D-19			-株式会社NTTデータ数理システム
D-21			-オーバートーン株式会社
D-17			-JEITA EDA技術専門委員会 LSI-Package-Board相互設計ワーキンググループ
D-28			-株式会社ジェム・デザイン・テクノロジーズ
D-24			-CMエンジニアリング株式会社
D-29			-株式会社図研
D-14			-TOOL株式会社
D-13			-日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
D-16			-株式会社日本サーキット
D-22			-Future Facilities株式会社
D-27			-プロトタイピング・ジャパン株式会社
D-23			-メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社
D-15			-株式会社WADOW
B-20	ET	IoT	イノディスク・ジャパン株式会社
A-11		IoT	イノテック株式会社
D-45	ET		イマジネーションテクノロジーズ株式会社
D-61	ET		株式会社イワタ
F-06	ET		株式会社インコム
E-02	ET		インターフェイス株式会社
A-03	ET	IoT	株式会社インタフェース
B-09		IoT	株式会社インテック
A-06		IoT	インテル株式会社
			-アヴネット株式会社
			-旭エレクトロニクス株式会社
			-イノテック株式会社
			-株式会社インタフェース
			-インテル セキュリティ（マカフィー株式会社）
			-ヴィストン株式会社
			-岡谷エレクトロニクス株式会社
			-株式会社図研
			-株式会社ダックス
			-東京エレクトロン デバイス株式会社
			-株式会社ネクスコム・ジャパン
			-バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社
			-株式会社PFU
			-福西電機株式会社
			-ぷらっとホーム株式会社
			-プロテックジャパン株式会社
			-菱洋エレクトロ株式会社
F-12	ET		VYCOM GLOBAL SOURCES LTD.
C-24-01		IoT	株式会社ウィビコム
A-08		IoT	ウィンボンド・エレクトロニクス株式会社
C-36	ET		株式会社ウルトラエックス
V-13	ET		wolfSSL, Inc.
C-25	ET	IoT	株式会社エーアイコーポレーション
F-13	ET		AMD
C-39	ET		AVCテクノロジー株式会社
C-38	ET		HD-PLC アライアンス
D-43	ET		株式会社エクスモーション
F-03	ET		株式会社SRA
F-09	ET		SCSK株式会社
V-11	ET		S2C ジャパン株式会社
F-30	ET		STマイクロエレクトロニクス株式会社
D-40	ET	IoT	NEC
			-NECソリューションイノベータ
			-NEC通信システム
			-NECプラットフォームズ
D-48	ET		NECエンベデッドプロダクツ株式会社
D-54	ET		NECソリューションイノベータ株式会社
D-30	ET		株式会社NSCore
C-24-03		IoT	エヌエスティ・グローバリスト株式会社
B-22	ET		株式会社エヌ・エム・アール
V-01	ET		nViso
D-33	ET		FDK株式会社
E-27	ET		FPTジャパン株式会社
E-12	ET		特定非営利活動法人M2M研究会
F-01	ET		Embedded IP Community
D-05	ET		オートメ新聞株式会社
E-15	ET		オスカーテクノロジー株式会社
			カ
C-29	ET		ガイオ・テクノロジー株式会社
C-24-04		IoT	神奈川工科大学 スマートハウス研究センター
V-12	ET		キャスレーコンサルティング株式会社
C-30	ET		キャッツ株式会社
B-18	ET		キヤノンソフトウェア株式会社
			-キヤノンITソリューションズ株式会社
			-キヤノンアイテック株式会社
F-11	ET		京西電機株式会社
C-02	ET		京都マイクロコンピュータ株式会社
A-09		IoT	Qualcomm
E-13	ET		一般社団法人組込みイノベーション協議会
E-09	ET		一般社団法人組込みシステム技術協会
D-02	ET		株式会社グレープシステム
E-25	ET		株式会社グローウィル
B-25	ET		株式会社グローバル　インフォメーション
C-20	ET		KAYNES EMBEDDED SYSTEMS PVT LTD
D-47	ET		コーンズ テクノロジー株式会社
D-62	ET		株式会社コア
V-05	ET		独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 高度ポリテクセンター
F-08	ET		株式会社コスモ
C-15	ET		コスモリサーチ株式会社
C-08	ET		株式会社コムワース
E-03	ET		株式会社コンピューテックス
			-株式会社NTTPCコミュニケーションズ
V-14	ET		悟空株式会社
D-34	ET		コントロン ジャパン
			サ
E-17	ET		佐鳥電機株式会社
B-21	ET		サン電子株式会社
B-10	ET	IoT	サンリツオートメイション株式会社
F-03	ET		The Qt Company
V-10	ET		株式会社CRI・ミドルウェア
D-32	ET		CMエンジニアリング株式会社
C-01	ET		株式会社シキノハイテック
D-12	ET		SYSGO AG / 株式会社OTSL
F-02	ET		株式会社昌新
B-14		IoT	シリコンリナックス株式会社
B-05		IoT	株式会社ジー・ティー
C-07	ET		株式会社ジャコム
B-23	ET		一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会
B-26	ET	IoT	独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
E-06	ET		一般社団法人スキルマネージメント協会
E-07	ET		株式会社スターブリッジ
D-43	ET		スパークスシステムズ ジャパン株式会社
V-07	ET		株式会社スピナカ―・システムズ
F-15	ET		スマート ジャパン アライアンス
F-25	ET		図研エルミック株式会社
D-53	ET		仙台市
C-04	ET		株式会社ゼネテック
F-29	ET		株式会社ソシオネクスト
C-24-06		IoT	ソフトバンクロボティクス株式会社
			タ
C-10	ET		太陽誘電株式会社
F-24	ET		Taiwan Pavilion
			-台北市コンピュータ協会
			-Andes Technology Corp.
			-ATP Electronics, Inc.
			-HOLTEK SEMICONDUCTOR INC.
			-JS Automation Corp.
			-LEX COMPUTECH CO.,LTD.
			-Raystar Optronics,Inc.
			-t-global Technology Co., Ltd.
V-02	ET		ダイナコムウェア株式会社
C-28	ET		Chips & Media, Inc.
B-02		IoT	データテクノロジー株式会社
B-01		IoT	TDK株式会社
E-30	ET		テクマトリックス株式会社
C-35	ET	IoT	DSP Valley パビリオン
			-imec
			-Barco Silex

			-NXP Semiconductors, Intellectual Property and Licensing
			-DSP Valley
			-D-VECS
E-23	ET		dSPACE Japan株式会社
D-46	ET		ディエフアイ株式会社
B-13	ET	IoT	ディジ インターナショナル株式会社
			-アヴネット株式会社
			-東京エレクトロン デバイス株式会社
			-三井物産エレクトロニクス株式会社
B-24	ET		一般社団法人ディペンダビリティ技術推進協会
A-14		IoT	株式会社テレパワー
C-37	ET		株式会社電波新聞社
F-07	ET		東京計器株式会社
C-17	ET		地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
C-43	ET	IoT	東芝グループ
			-株式会社 東芝
			-東芝情報システム株式会社
			-東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社
D-52	ET		東杜シーテック株式会社
D-56	ET		TOHOKUパビリオン
			-地方独立行政法人青森県産業技術センター
			-株式会社エキサイト
			-株式会社SJC
			-株式会社サンライズ・エー・イー
			-株式会社GClue
			-株式会社ジェーエフピー
			-匠ソリューションズ株式会社
			-ひさき設計株式会社
			-株式会社ホクシンエレクトロニクス
			-安川情報エンベデッド株式会社
			-山形県次世代コンピューター応用ネットワーク
D-38	ET	IoT	株式会社東陽テクニカ
E-22	ET		特殊電子回路株式会社
F-32	ET		TOPPERS/SESSAMEパビリオン
			-株式会社イーエスピー企画
			-株式会社エーアイコーポレーション
			-SCSK株式会社
			-特定非営利活動法人 組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会
			-株式会社サニー技研
			-東海ソフト株式会社
			-特定非営利活動法人TOPPERSプロジェクト
			-名古屋大学情報科学研究科附属 組込みシステム研究センター
			-日本電気通信システム株式会社
			-ビースラッシュ株式会社
			-富士ソフト株式会社
			-株式会社ヴィッツ
C-31	ET		トビー・テクノロジー株式会社
C-13	ET		株式会社トモエレクトロ
C-21	ET		トランセンドジャパン株式会社
ナ			
V-03	ET		NATAES., JSC
D-39	ET	IoT	株式会社日新システムズ
			-日本ラントロニクス株式会社
A-13		IoT	日本情報通信株式会社
A-18	ET	IoT	日本アルテラ株式会社
			-株式会社アルティマ
			-株式会社エルセナ
E-05	ET		日本キャステム株式会社
B-29	ET	IoT	日本サイプレス株式会社
F-26	ET		日本システム開発株式会社
E-31	ET	IoT	日本シノプシス合同会社
E-16	ET		日本セーフネット株式会社
A-07		IoT	日本データシステム株式会社
B-17	ET	IoT	日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
D-60	ET		一般社団法人日本電子回路工業会
A-05		IoT	日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
D-01	ET		日本ノヴァシステム株式会社
A-01		IoT	日本マイクロソフト株式会社
			-アヴネット株式会社
			-アドバンテック株式会社
			-株式会社インタフェース
			-HPCシステムズ株式会社
			-NEC
			-エプソンダイレクト株式会社
			-岡谷エレクトロニクス株式会社
			-株式会社コンテック
			-株式会社ダックス
			-東京エレクトロン デバイス株式会社
			-株式会社 東芝
			-株式会社ネクスコム・ジャパン
			-株式会社日立産業制御ソリューションズ
			-株式会社PFU
			-株式会社V-net
			-ベッコフオートメーション株式会社
			-株式会社マウスコンピューター
			-横河ディジタルコンピュータ株式会社
			-菱洋エレクトロ株式会社
E-29	ET		日本ローターバッハ株式会社
A-15		IoT	特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構
B-12		IoT	Nordic Semiconductor ASA
ハ			
B-27	ET	IoT	ハートランド・データ株式会社
A-07		IoT	ハギワラソリューションズ株式会社
C-12	ET		萩原電気株式会社
D-59	ET		ハル・エンジニアリング株式会社
A-02	ET	IoT	株式会社PFU
F-14	ET		株式会社ビートシステムサービス
B-02		IoT	ビー・ユー・ジーDMG森精機株式会社
D-36	ET		株式会社ビズライト・テクノロジー
D-08	ET		株式会社日立産業制御ソリューションズ
C-09	ET		株式会社日立超LSIシステムズ
B-06		IoT	株式会社ビッツ
C-05	ET		株式会社日野エンジニアリング
B-08		IoT	株式会社ピノー
V-08	ET		ヒロコン株式会社
D-06	ET		フォントワークス株式会社
D-03	ET		フクオカmrubyパビリオン
			-九州工業大学情報工学部田中和明研究室
			-特定非営利活動法人軽量Rubyフォーラム
C-03	ET		富士設備工業株式会社
			-XJTAG Limited
F-01	ET		富士ソフト株式会社
D-41	ET	IoT	富士通グループ
			-株式会社富士通アドバンストエンジニアリング
			-富士通エレクトロニクス株式会社
			-富士通クオリティ・ラボ株式会社
			-株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ
			-株式会社富士通システムズ・ウエスト
			-富士通セミコンダクター株式会社
			-株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ
			-株式会社モバイルテクノ
E-04	ET		フラットーク株式会社
E-28	ET		株式会社プライセン
C-41	ET		株式会社プライムゲート
E-14	ET		株式会社ブラックス
E-20	ET		ベクター・ソフトウェア
D-50	ET		有限会社ホロニック・システムズ
マ			
E-08	ET		Microchip Technology Japan K.K.
A-16	ET	IoT	株式会社マクニカ
F-16	ET		MathWorks Japan
V-09	ET		マゼランシステムズジャパン株式会社
C-19	ET		松原工業株式会社
D-11	ET		丸文株式会社
D-07	ET		丸紅情報システムズ株式会社
E-10	ET		三菱電機エンジニアリング株式会社
D-31	ET		三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社
D-55	ET		みやぎ組込み産業振興協議会
F-18	ET		株式会社メビウス
C-26	ET	IoT	メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社
B-19	ET		株式会社モトヤ
C-24-05		IoT	モバイルコンピューティング推進コンソーシアム
D-49	ET		盛岡広域地域産業活性化協議会
E-26	ET		株式会社モリサワ
ヤ			
D-42	ET		ユークエスト株式会社
B-04	ET	IoT	株式会社ユビキタス
E-18	ET	IoT	横河ディジタルコンピュータ株式会社
E-24	ET		横浜パビリオン
			-アーズ株式会社
			-アートワーク株式会社
			-アイウェーブ・ジャパン株式会社
			-株式会社インターマインド
			-HMSインダストリアルネットワークス株式会社
			-株式会社カルチ
			-株式会社シグナス
			-玉川電器株式会社
			-株式会社デジタルメーカー
			-ハル・エンジニアリング株式会社
			-株式会社ビーエスピー
			-ファルコン電子株式会社
			-横浜システム工学院専門学校
			-株式会社リコー
			-横浜市経済局／ 公益財団法人横浜企業経営支援財団
ラ			
C-40	ET		RAD ゲームツールズ
B-16	ET	IoT	ラピスセミコンダクタ株式会社
D-37	ET		RITAエレクトロニクス株式会社
C-27	ET		リネオソリューションズ株式会社
			-ニューソフトジャパン株式会社
E-11	ET		菱洋エレクトロ株式会社
B-28	ET	IoT	株式会社ルネサスイーストン
B-11		IoT	REVSONIC株式会社
B-16	ET	IoT	ローム株式会社
A-07		IoT	ロジテックINAソリューションズ株式会社
E-21	ET		株式会社ロッキー
ワ			
A-17		IoT	Wi-SUNパビリオン（YRP研究開発推進協会 / WSN利用促進協議会）
			-株式会社アイ・エス・ビー
			-株式会社中央コリドー
			-株式会社日新システムズ
			-株式会社ブールジャパン
			-株式会社YRP-IOT
			-YRP研究開発推進協会
			-Wi-SUN Alliance
産学連携推進パビリオン			
UI-01	ET	IoT	岩手県立大学いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター（i-MOS）
UI-05	ET	IoT	岡山県立大学 情報工学部 情報システム工学科 回路デザイン研究室
UI-04	ET	IoT	神奈川工科大学 信号処理応用研究室
UI-10	ET	IoT	金沢工業大学・北陸先端科学技術大学院大学
UI-02	ET	IoT	慶應義塾大学 山崎研究室
UI-09	ET	IoT	静岡大学 組込みソフトウェア技術コンソーシアム
UI-11	ET	IoT	国立大学法人筑波大学
UI-03	ET	IoT	名古屋大学 大学院情報科学研究科 高田・本田研究室、枝廣・加藤研究室
UI-08	ET	IoT	日本大学理工学部 中村・高橋研究室／望月研究室
UI-12	ET	IoT	早稲田大学 笠原・木村研究室

■カンファレンス

●セッション数：116セッション　●受講者数：12,733　●受講料無料　★マーク:ライブテキスト対象セッション

※一部セッションを除く　※敬称略

基調講演

受講者数

K-1　11/18(水)12:00-13:00　会議センター5階[501]
自動運転を見据えた車載制御システムの安全基盤技術動向
ISO 26262のセカンドエディションとサイバーセキュリティ
川名 茂之　一般社団法人 日本自動車工業会 電子安全性分科会会長（トヨタ自動車株式会社）
286

K-2　11/19(木)10:00-11:00　会議センター5階[501+502]
交通事故死傷者ゼロに向けた自動運転・通信技術
葛巻 清吾　SIP自動走行システム サブPD (Program Director)
トヨタ自動車株式会社 CSTO (Chief Safety Technology Officer) 補佐
432

K-3　11/19(木)12:00-13:00　会議センター5階[501]
ビッグデータのボトルネックを探せ
IoTで儲ける、唯一の原則
矢野 和男　株式会社 日立製作所 研究開発グループ 技師長
290

K-4　11/19(木)13:30-14:30　会議センター5階[502]
エンジニアの目を輝かせる新しい価値創造の仕組み
IoTで何を創り出すか
竹林 一　オムロン株式会社 京阪奈イノベーションセンタ オープンイノベーション担当
前 ドコモ・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長
326

招待講演

受講者数

I-1　11/19(木)13:15-14:15　会議センター5階[501]
Windows 10 IoT + Microsoft Azure が導くIoTへの近道
ロドニー・クラーク　マイクロソフトコーポレーション OEM IoT デバイス本部
ジェネラルマネージャー
カール・コーケン　マイクロソフトコーポレーション OEM テクニカルセールス
IoTジェネラルマネージャー
207

特別講演

受講者数

S-1　11/18(水)10:00-11:00　会議センター5階[501+502]
IoTで日本の組込みシステムが変わる
坂村 健　東京大学大学院 情報学環・学際情報学府 教授
524

S-2　11/18(水)13:15-14:15　会議センター5階[502]
小型無人航空機が拓く「空の産業革命」
鈴木 真二　東京大学大学院 工学系研究科 教授
216

S-3　11/18(水)14:30-15:30　会議センター5階[501]
組込みシステム産業の課題と政策展開
渡邊 昇治　経済産業省 情報処理振興課 課長
237

S-4　11/18(水)15:45-16:45　会議センター5階[502]
IoTを巡る技術動向と今後の展開
藤田 和重　総務省 通信規格課 課長
265

S-5　11/20(金)10:00-11:00　会議センター5階[501+502]
IoTがもたらす第4次産業革命後の新たな世界
Industry 4.0 に対応した「コト」社会のデザイン
西岡 靖之　インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ (IVI) 理事長
法政大学 デザイン工学部 教授
456

S-6　11/20(金)12:00-13:00　会議センター5階[501]
「ぶつからない技術」驚異の性能を発揮する
自動車の衝突回避システム
ステレオカメラと立体物認識への応用
実吉 敬二　国立大学法人東京工業大学 放射線総合センター 准教授
267

S-7　11/20(金)13:30-14:30　会議センター5階[502]
Rubyと組込み、そしてIoTへ
まつもと ゆきひろ　一般財団法人Rubyアソシエーション 理事長
286

パネルセッション

受講者数

P-1　11/19(木)15:00-16:30　会議センター5階[501]
★IoT時代に日本は生き残れるか?
<モデレーター>
田丸 喜一郎　独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) 技術本部
ソフトウエア高信頼化センター (SEC) 調査役
<パネリスト>
梶本 一夫　パナソニック株式会社 全社CTO室 理事（全社ソフトウェア戦略担当）
菊地 聡　ミサワホーム株式会社 経営企画部 新規事業プロジェクト 主幹
白坂 成功　慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授
徳田 昭雄　立命館大学経営学部 教授
ヤン・ガレ　CEA Tech 日本事務所 副代表
233

P-2　11/20(金)15:00-16:30　会議センター5階[501]
どう使う?IoT時代のオープンソース
<モデレーター>
進藤 智則　株式会社 日経BP 日経Robotics編集部 記者
<パネリスト>
姉崎 章博　NEC クラウドプラットフォーム事業部 OSS推進センター エキスパート
太田 寛　日本マイクロソフト株式会社 デベロッパーエバンジェリズム統括本部
テクニカルエバンジェリスト
鈴村 延保　アイシン・コムクルーズ株式会社（兼）
新エネルギー・産業技術総合開発機構NEDO 新技術調査委員
159

テクニカルセッション

受講者数

TS-1　11/18(水)10:00-11:30　アネックスホール2階[F202]
つながるクルマのサイバーセキュリティ・課題と取組み
早川 浩史　株式会社デンソー 電子基盤技術統括部 DP-情報セキュリティ開発室 室長
92

TS-2　11/18(水)12:00-13:30　アネックスホール2階[F202]
組込みLinux開発における課題と技術スキル
「作る」から「上手く使いこなす」への転換
木内 志朗　合同会社フォーティシックスラボ 代表社員
89

TS-3　11/19(木)10:00-11:30　アネックスホール2階[F202]
アジャイル開発とスクラム
顧客・技術・経営をつなぐ協調的ソフトウェア開発マネジメント
平鍋 健児　株式会社チェンジビジョン 代表取締役社長
株式会社永和システムマネジメント
100

TS-4　11/19(木)12:00-13:30　アネックスホール2階[F202]
機能安全ISO 26262対応ソフトウェア開発の効率化への取り組み
森川 聡久　株式会社ヴィッツ 執行役員 機能安全開発部 部長
株式会社アトリエ 取締役
91

TS-5　11/20(金)10:00-11:30　アネックスホール2階[F202]
「事実にもとづく管理」によるソフトウェア品質の向上
ソフトウェアメトリクスの活用
野中 誠　東洋大学 経営学部 教授
117

TS-6　11/20(金)12:00-13:30　アネックスホール2階[F202]
UMLとSysMLの違いわかりますか?
ETロボコンのチャンピオンが語る開発目線でのモデル記法の考え方・使い分け方
酒井 英子　株式会社デンソー情報通信技術2部 ソフト開発2室 担当係長
105

TS-7　11/20(金)14:00-15:30　アネックスホール2階[F202]
IoT時代の組込みソフトウェア品質
システムの特性を考慮した課題と対策の検討
平山 雅之　日本大学 理工学部 教授
87

IoTテクニカルセッション

受講者数

TSI-1　11/18(水)10:00-11:30　アネックスホール2階[F206]
IoT時代のビッグデータ活用方法と具体例
丸山 宏　大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所
モデリング研究系 教授
一般社団法人データサイエンティスト協会 理事
78

TSI-2　11/18(水)12:00-13:30　アネックスホール2階[F206]
★ディープラーニングによる画像認識と応用事例
山下 隆義　中部大学 工学部 情報工学科 講師
94

TSI-3　11/18(水)14:00-15:30　アネックスホール2階[F206]
★IoT時代の個人情報保護・利活用
個人情報保護法改正とIoT
佐藤 一郎　大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 教授
64

TSI-4　11/19(木)10:00-11:30　アネックスホール2階[F206]
★つながるIoTシステムのセキュリティ確保に向けて
ハッカーによる攻撃の現状と対策ポイント
伊藤 公祐　一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会 事務局長
75

TSI-5　11/19(木)12:00-13:30　アネックスホール2階[F206]
★IoTに要求されるセンシング技術とその新たな可能性
野口 洋　STマイクロエレクトロニクス株式会社 アナログ・MEMS・センサ製品グループ
ディレクター
75

TSI-6　11/20(金)10:00-11:30　アネックスホール2階[F206]
★ワイヤレスグリッドに関するNICTの取組みと今後の展望
児島 史秀　国立研究開発法人 情報通信研究機構 ワイヤレスネットワーク研究所
（NICT）スマートワイヤレス研究室 室長
58

TSI-7　11/20(金)12:00-13:30　アネックスホール2階[F206]
IoTシステムに適した無線規格の選び方と最新動向
橋本 建志　株式会社OTSL 第3部
78

アナログスキルアップトラック

受講者数

AS-1　11/18(水)10:30-11:30　アネックスホール2階[F203]
IoTを実現するTIの最新センサ・ソリューション
原田 佳樹　日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 営業・技術本部 テクニカルセールス
82

AS-2　11/18(水)11:45-12:45　アネックスホール2階[F203]
高性能デジタル制御スイッチング回路の鍵をにぎるアナログ技術
山田 康博　STマイクロエレクトロニクス株式会社 IMSコンピテンスセンター
97

AS-3　11/18(水)13:00-14:00　アネックスホール2階[F203]
組込み制御システムにおけるバッテリ寿命延長のためのアナログ技術
石田 利一　マイクロチップ・テクノロジー・ジャパン株式会社 シニアFAE
87

AS-5　11/18(水)15:30-16:30　アネックスホール2階[F203]
半導体安定動作・外部インタフェース規格・ノイズ規制対応のためのボード開発手法の最新動向
池田 聡　RITAエレクトロニクス株式会社 営業部 コンサルタント　63

設計・検証ツールトラック　受講者数

DVT-1　11/18(水)10:00-10:45　アネックスホール2階[F204]
ジェネレータとモデリング言語のコツ
うまくいっている組織のアプローチ
浅野 義雄　富士設備工業株式会社 電子機器事業部 取締役部長　33

DVT-2　11/18(水)11:00-11:45　アネックスホール2階[F204]
ソフトウェア構成管理の曲がり角
現状のソフトウェア構成管理を見直す時期に来ていませんか?
岡野 喜久男　株式会社東陽テクニカ ソフトウェア・ソリューション 課長　101

DVT-3　11/18(水)12:00-12:45　アネックスホール2階[F204]
マルチコア時代のソフトウェア開発技術
納富 昭　オスカーテクノロジー株式会社 技術本部 開発部 エグゼクティブエンジニア　105

DVT-4　11/18(水)13:00-13:45　アネックスホール2階[F204]
もう一度整理、デバッグ技術のあれこれ
若槻 俊宏　京都マイクロコンピュータ株式会社 エンジニア　119

DVT-5　11/18(水)14:00-14:45　アネックスホール2階[F204]
MBD活用によるECU試作費低減
佐々木 茂　dSPACE Japan株式会社 ソリューション技術部 部長　54

DVT-6　11/18(水)15:00-15:45　アネックスホール2階[F204]
機能統合に伴う課題と組込み仮想化技術
エリソン 有理　メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社 マーケティング部 マーケティング・コミュニケーション　48

DVT-7　11/18(水)16:00-16:45　アネックスホール2階[F204]
組込みソフトウェア開発における実践的なトレーサビリティプロセスの構築手法と効果
清水 祐樹　横河ディジタルコンピュータ株式会社 エンベデッドソリューション事業本部 品質・検証ツールGr テクニカルマネージャ　94

DVT-8　11/20(金)10:00-10:45　アネックスホール2階[F204]
状態遷移設計の基本とツールによる効率化
河野 岳史　スパークスシステムズジャパン株式会社 代表取締役　119

DVT-9　11/20(金)11:00-11:45　アネックスホール2階[F204]
クラウドを活用したモデルベース開発支援サービス
三島 隆司　東芝情報システム株式会社 エンベデッドシステム事業部 主幹　83

DVT-10　11/20(金)12:00-12:45　アネックスホール2階[F204]
AUTOSARソフトウェア開発を加速するデバッグツールベースの新ワークフロー
香川 貴人　日本ローターバッハ株式会社 技術部 技術サポート　87

DVT-11　11/20(金)13:00-13:45　アネックスホール2階[F204]
Jenkinsで動的テストも自動化
テスト自動化で加速する新しい動的テストの潮流
新井 雅嗣　ハートランド・データ株式会社 プロセスマネジメント事業部 技術サポート課 課長　116

DVT-12　11/20(金)14:00-14:45　アネックスホール2階[F204]
ソースコードなしでの静的解析によるバグ検出
牧田 宏史　株式会社エーアイコーポレーション 組込みテスト事業部 SPQAグループ 技術担当　133

DVT-13　11/20(金)15:00-15:45　アネックスホール2階[F204]
GUI操作自動化ツールを用いたテスト効率化手法
菅野 正行　株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ TMP事業部第二開発部 プロジェクト課長　111

DVT-14　11/20(金)16:00-16:45　アネックスホール2階[F204]
セキュアな組み込みソフトウェアのためのソースコード解析ソリューション
堀岡 勝　ローグウェーブ ソフトウェア ジャパン株式会社 フィールド テクニカル サービス シニア セールス エンジニア 丸紅情報システムズ株式会社　75

EDA-LPBトラック　受講者数

EDA-LPB-1　11/20(金)13:00-14:45　アネックスホール2階[F201]
第1部 <基調講演> さらばSoC、されどSoC
トランジスタから回路、回路から機能ブロック、機能ブロックからシステム、システムから?
脇本 康裕　株式会社ソシオネクスト 第三事業本部 コネクテッドイメージング事業部 事業部長
第2部 <パネル討議>IoT時代における半導体とEDAの進むべき道
爆発的なビジネス拡大に備えよ、その道で本当に大丈夫ですか!?
<モデレーター>
津田 建二　株式会社セミコンダクタポータル 編集長
<パネリスト>
①瀬川 礼二　株式会社ソシオネクスト 第一事業本部 IoTソリューション事業部 IoT商品設計部 部長
②加賀谷 達次　ルネサス システムデザイン株式会社 第一要素技術事業部 デザインオートメーション部 部長
③後藤 謙治　日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 テクノロジーセールスリード ディレクター
④三橋 明城男　メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社 マーケティング部 ディレクター　96

EDA-LPB-2　11/20(金)15:00-16:45　アネックスホール2階[F201]
第7回 LPBフォーラム
第1部 LSIパッケージボード設計標準フォーマットIEEE2401-2015制定発表
第2部 座談会 IEEE2401-2015で広がる機器設計の情報流通
福場 義憲　一般社団法人 電子情報技術産業協会 半導体部会EDA技術専門委員会 LSIパッケージボード相互設計ワーキンググループ 主査　61

ハードウェアトラック　受講者数

HD-1　11/20(金)10:00-12:45　アネックスホール2階 [F201]
●10:00-10:45
組込み機器のハードウェア開発の展望と課題
根木 勝彦　UCサロン コーディネータ
●10:45-11:15
Evolution of Multimedia & Display
岩佐 英敏　日本AMD株式会社 セールスエンジニアリング マネージャー
●11:15-11:45
汎用インターフェースの紹介
USB, SDIO, I2C, その他
樫平 扶　フラットーク株式会社 代表取締役社長
●11:45-12:15
IoT時代の使える省電力無線技術を総解説
用途に応じた無線規格選び
実吉 智裕　株式会社アットマークテクノ 代表取締役
●12:15-12:45
つながらないUSB～USBの落とし穴～
冨岡 理　ユークエスト株式会社 営業企画部 部長　122

プログラマブル・デバイストラック　受講者数

PD-1　11/18(水)14:00-14:45　アネックスホール2階[F202]
FPGAの近未来
FPGAを猛烈に進化させる "内側と外側" の技術革新とは ?
橋詰 英治　日本アルテラ株式会社 マーケティング部 シニア・プロダクト・マーケティング・マネージャー　111

PD-2　11/18(水)15:00-15:45　アネックスホール2階[F202]
組込み設計におけるソフトウェア開発工数の軽減
ケント・ソウ　マイクロチップ・テクノロジー・ジャパン株式会社 プリンシパル FAE　85

PD-3　11/18(水)16:00-16:45　アネックスホール2階[F202]
FPGA設計における機能検証とカバレッジ
三橋 明城男　メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社 マーケティング部 ディレクター　61

PD-4　11/19(木)14:00-14:45　アネックスホール2階[F202]
IoTを現実のものにするプログラマブル デバイス技術動向
吉澤 仁　日本サイプレス株式会社 代表取締役会長　97

PD-5　11/19(木)15:00-15:45　アネックスホール2階[F202]
ARM 搭載 SoC FPGA、最新情報と実装例
Intelligent Vision: 高機能 画像処理・分析技術
小山 崇之　日本アルテラ株式会社 マーケティング部 プロダクト・マーケティング・マネージャー
吉田 大輔　アルテラコーポレーション パートナー&ソリューションズ・マーケティング ソリューションズ・マーケティング・マネージャー　115

PD-6　11/19(木)16:00-16:45　アネックスホール2階[F202]
簡単に始められるアルテラ MAX 10 FPGA開発
福原 徹郎　日本アルテラ株式会社 マーケティング部 プロダクト・マーケティング・マネージャー　85

IoTトラック　受講者数

IoT-1　11/18(水)13:30-14:15　アネックスホール2階[F205]
ほんとうに「つながる」時代がやってくる
ビッグデータを作り出す無線センサー端末でIoTを現実に
長屋 清永　サイプレス セミコンダクタ アナログ事業部 事業部長　93

IoT-2　11/18(水)14:30-15:15　アネックスホール2階[F205]
IoTビジネス最前線
佐野 勝大　株式会社ユビキタス 代表取締役社長　97

IoT-3　11/18(水)15:30-16:15　アネックスホール2階[F205]
AllJoyn フレームワークを使った Internet of Everything (IoE) の開発
内田 信行　Qualcomm Japan Inc. 標準化グループ エンジニアリングディレクタ　78

IoT-4　11/19(木)10:00-10:45　アネックスホール2階[F205]
エネルギーハーベスティング無線技術、EnOceanとその応用
須田 英紀　株式会社ルネサスイーストン 新規事業推進本部 課長　87

IoT-5　11/19(木)11:00-11:45　アネックスホール2階[F205]
IoT時代の実用無線技術とDigi M2M Solution
江川 将峰　ディジ インターナショナル株式会社 リージョンマネージャ　75

IoT-6　11/19(木)12:00-12:45　アネックスホール2階[F205]
IoTやってみました
井出 一寛　データテクノロジー株式会社 営業部 部長　76

IoT-7　11/20(金)10:00-10:45　アネックスホール2階[F205]
Internet of Things システムを実現する
マイクロソフトのクラウドプラットフォームと組込み機器による、IoT実現方法
太田 寛　日本マイクロソフト株式会社 デベロッパーエバンジェリズム統括本部 テクニカルエバンジェリスト　90

IoT-8　11/20(金)11:00-11:45　アネックスホール2階[F205]
IoT時代に必須の超低消費電力メモリー技術登場
従来比10分の1から100分の1の超低消費電力、新技術メモリー技術を組み込み市場に
岩﨑 広司　アデスト・テクノロジーズ社 日本代表　82

IoT-9　11/20(金)12:00-12:45　アネックスホール2階[F205]
IoT市場動向とTIの取り組み
酒井 正充　日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 営業・技術本部 IoTソリューションズマネージャ　93

IoT-10　11/20(金)13:00-13:45　アネックスホール2階[F205]
ここが知りたい! IoT通信技術が生む、新たな価値・サービスとは?
位置測位、見える化、見守りなど、増え続けるキーワードへの対応
和泉 吉浩　株式会社日新システムズ インダストリアル・ソリューション事業部 事業企画室 主査　103

IoT-11　11/20(金)14:00-14:45　アネックスホール2階[F205]
産業向けIoTの実現に必須のセンサ計測とエッジコンピューティング
岡田 一成　日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 マーケティング部 シニアテクニカルマーケティングマネージャ　76

IoT-12　11/20(金)15:00-15:45　アネックスホール2階[F205]
意外に時間がかかる!?IoTシステムの落とし穴
知っておきたいIoTのハマりポイント
中井 真大　株式会社アットマークテクノ 企画室 プロジェクトマネージャー　95

IoT-13　11/20(金)16:00-16:45　アネックスホール2階[F205]
IoT エンベデッド・システムにおけるセキュリティ要件と対策手法
長島 資記　株式会社マクニカ
小池 泰治　マクニカネットワークス株式会社 セキュリティ第一事業部 プロダクト第一技術部 部長　65

ロボットセッション　受講者数

RT-1　11/18(水)10:00-10:45　アネックスホール2階[F201]
生活支援ロボットHSRの開発
磯部 達　トヨタ自動車株式会社 パートナーロボット部 主任　78

RT-2　11/18(水)11:00-11:45　アネックスホール2階[F201]
V-Sidoで変える 人型ロボット開発
吉崎 航　アスラテック株式会社 技術開発グループ チーフロボットクリエーター　73

RT-3　11/18(水)12:00-12:45　アネックスホール2階[F201]
ロボット技術における国際標準化の動向
ISOおよびOMGにおける最新情報
中村 憲一　アップウィンドテクノロジー・インコーポレイテッド 代表取締役社長　92

スペシャルセッション　受講者数

C-1　11/18(水)10:00-13:00　アネックスホール2階[F205]
プログラム言語mrubyによる組込みソフト開発
組込みソフト開発を効率アップ
田中 和明　国立大学法人九州工業大学 情報工学部 准教授

mruby適用最新事例
mrubyはこういう風に使われている
石井 宏昌　SCSK九州株式会社（旧福岡CSK） 組込システム部 課長

mruby組込みシステム開発の勘所
自社の製品にmrubyを組み込むには
三牧 弘司　SCSK九州株式会社（旧福岡CSK） 組込システム部　59

C-2　11/19(木)14:00-17:00　アネックスホール2階[F201]
TOPPERSプロジェクトの最新状況

ホームネットワークにもTOPPERS活用の提案
長島 宏明　コアーズ株式会社 開発部

組込みシステムに適したコンポーネントシステムTECSの最新状況
〜普及期に入ったTECS〜
安積 卓也　国立大学法人大阪大学 大学院基礎工学研究科 助教

APコンソーシアムの活動紹介
坂本 直史　国立大学法人名古屋大学 大学院情報科学研究科 附属組込みシステム研究センター 特任教授

TOPPERS第3世代カーネル徹底解説
高田 広章　TOPPERSプロジェクト 会長／国立大学法人名古屋大学 教授　68

C-3　11/19(木)14:00-17:00　アネックスホール2階[F206]
YRPトラック
●14:00-14:45
ここが違うWi-SUN! 他の無線規格と比較 最新動向
中嶋 信生　国立大学法人電気通信大学 特任教授
●14:50-15:30
国際標準に基づいた相互通信可能な IoTアプリケーションにおけるセキュリティとプロトコルの課題
Phil Beecher　Wi-SUN Alliance Chairman
●15:35-16:00
グローバルマーケットにおけるWi-SUNの今後の展開
IoTグローバルマーケットで日本企業が生き残るために
柘植 晃　株式会社YRP-IOT Wi-SUN 利用促進センター センター長
●16:05-16:30
ここが知りたい! Wi-SUNの産業分野における活用事例
和泉 吉浩　株式会社日新システムズ インダストリアル・ソリューション事業部 事業企画室 主査
●16:35-17:00
クラウドM2MプラットフォームとWi-SUN活用の事例紹介
平間 正則　株式会社アイ・エス・ピー 新規事業推進室 顧問　91

C-4　11/19(木)15:00-17:00　会議センター5階[502]
人間中心設計フォーラム2015
使いやすいIoTとソフトウェアを目指して
人間中心設計推進機構

人間中心設計による研究開発技術の新価値創造事例のご紹介
"ChimeCa" を事例に
浦谷 佳孝　ヤマハ株式会社 研究開発統括部 第1研究開発部 知的音楽システムグループ 技師補

シスメックスにおける人間中心設計手法の導入事例
有吉 俊輔　シスメックス株式会社 凝固プロダクトエンジニアリング本部 主任技師

東芝におけるUXデザインの取り組み
三上 龍之　株式会社 東芝 デザインセンター デザイン第一部 部長

IoTを踏まえたUXデザイン開発の具現化
Experience VisionとHOTMOCKラピッドプロトタイピングによるUXデザインの実践
髙橋 克実　株式会社ホロンクリエイト 代表取締役

人間中心設計とデザイン思考の活用
山崎 和彦　千葉工業大学 デザイン科学科 教授　332

C-5　11/20(金)15:00-17:00　会議センター5階[502]
派生開発の問題解決セミナー2015
派生開発で標準プロセスを生かすために何を考えるべきか
派生開発推進協議会

組織の標準プロセスはちゃんと機能してますか?
PFDを使って自分のプロセスを設計するところから始めよう
清水 吉男　株式会社 システムクリエイツ 代表取締役 派生開発推進協議会 代表

標準プロセスってどうなってますか?
<モデレーター>
池田 暁　派生開発推進協議会 運営委員
<パネリスト>
斎藤 芳明　富士ゼロックス株式会社 コントローラ開発本部 コントローラ開発企画G グループ長
古畑 慶次　株式会社デンソー技研センター 技術研修部 担当課長
山田 謙輔　株式会社日立情報通信エンジニアリング ソフトウェア第3部 技師　192

C-6　11/20(金)15:00-17:00　アネックスホール2階[F206]
DEOSによるディペンダビリティ技術の最新動向
導入事例・国際標準化・DEOS認証
一般社団法人 ディペンダビリティ技術推進協会

ご挨拶 DEOS最新情報
所 眞理雄　一般社団法人 ディペンダビリティ技術推進協会（DEOS協会）理事長
株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 エグゼクティブアドバイザー・ファウンダー

ソニーCSLのDCOESソフト開発へのD-Case/D-ADDの応用
永山 辰巳　一般社団法人 ディペンダビリティ技術推進協会（DEOS協会） 技術部会
株式会社Symphony 代表取締役

IEC 62853 Open Systems Dependability 規格策定およびその現状について
森田 直　一般社団法人 ディペンダビリティ技術推進協会（DEOS協会）標準化部会
インタラクタプロモーションズ 代表

DEOS認証制度について
髙村 博紀　一般社団法人 ディペンダビリティ技術推進協会（DEOS協会）認証部会
株式会社アトリエ エキスパートエンジニア　19

C-7　11/20(金)15:45-17:00　アネックスホール2階[F202]
情報セキュリティの標準化に向けたJASPARの取組み
橋本 寛　一般社団法人JASPAR 運営副委員長 情報セキュリティ技術ワーキンググループ主査
株式会社本田技術研究所 四輪R&Dセンター 統合制御開発室 第4ブロック 主任研究員　62

C-8　11/19(木)10:00-13:00　アネックスホール2階[F201]
M2M/IoTビジネスモデルとリアルに実現する方法
M2M/IoTビジネスに展開してきた企業の声を集めた課題と対策
土本 順久　MCPC M2M/IoT委員会副委員長 (AM Telecom日本法人CEO)
菰岡 真人　MCPC M2M/IoT委員会副委員長 (KDDI株式会社 ビジネスインテリジェンス部1Gグループリーダ)
古川 雄博　MCPC M2M/IoT委員会検証WG主査 (株式会社システナ ソリューションデザイン本部 クオリティデザイン統括部 担当部長)　79

IoTがもたらすパラダイムシフト
入鹿山 剛堂　株式会社 入鹿山未来創造研究所 代表取締役 所長

電波法の改正関連と海外展開における技術法務の注意点について
新田 哲也　株式会社ディーエスピーリサーチ 営業本部 執行役員

併催セミナー JASA技術本部セミナー　受講者数

JG-1 11/18(水)13:30-14:00 アネックスホール2階[F201]　79
日本発の国際標準を狙う次世代のロボット開発プラットフォームOpenEL
古俣 学 プラットフォーム研究会／アップウィンドテクノロジー・インコーポレイテッド ソフトウェアエンジニア

JG-2 11/18(水)14:10-14:40 アネックスホール2階[F201]　80
ロボット用OSSミドルウェア(2015)
竹岡 尚三 OSS活用WG／株式会社アックス

JG-3 11/18(水)14:50-15:30 アネックスホール2階[F201]　75
リバースモデリングによるレガシーコードの蘇生術
竹田 彰彦 状態遷移設計研究会／キャッツ株式会社

JG-4 11/18(水)15:40-16:10 アネックスホール2階[F201]　91
アジャイル開発の試行とその検討
水谷 紘也 アジャイル研究会／萩原電気株式会社

JG-5 11/18(水)16:20-16:50 アネックスホール2階[F201]　78
開発要件の完成度を高めるアプローチの検討
貝瀬 康利 安全性向上委員会 SSQ-WG

併催セミナー JASAグローバルフォーラム2015　受講者数

JF 11/19(木)13:15-13:25 アネックスホール2階[F205]
【挨拶】
廣田 豊 JASA国際委員会委員長／TDIプロダクトソリューション株式会社 代表取締役社長

JF-1 11/19(木)13:25-14:45 アネックスホール2階[F205]　35
●13:25-14:25
多様性のアジアとビジネスチャンス
池部 亮 独立行政法人日本貿易振興機構 海外調査部アジア大洋州課 課長
●14:25-14:45
HIDAの海外産業人材育成事業
渡辺 智恵 海外産業人材育成協会 研修業務部低炭素化支援グループ長補佐

JF-2 11/19(木)14:55-16:35 アネックスホール2階[F205]　48
●14:55-15:20
日中連携で中国IT人材の育成と活用
周 密 成都ウィナーソフト株式会社 総裁兼CEO
●15:20-15:45
海外技術者(ベトナム)との協働(パートナーシップ)について
横浜 和敏 株式会社 シントーク
●15:45-16:10
ミャンマー人バイリンガルIT技術者の育成と、日本企業の国際化の支援
岩永 智之 グローバルイノベーションコンサルティング株式会社 代表取締役社長
●16:10-16:35
パネルディスカッション

併催セミナー 学生と教育関係者向け組込み業界研究セミナー　受講者数

GG-1 11/18(水) 13:00-14:35 会議センター3階[313+314]　42
●13:00-13:45
組込みシステム開発の事例紹介と新卒の組込み技術者育成
田島 直孝 株式会社クレスコ エンベデッドソリューション事業部 第二部 部長
●13:45-14:10
業界・企業が求める新卒人材 ～組込みシステム開発企業調査から～
宮下 光明 株式会社グレープシステム、JASA研修委員会副委員長
●14:10-14:35
IoT時代に求められる技術者像と組込みソフトウェア技術者試験ETECの活用
久保 幸夫 トライアングルエレクトロニクス 代表、JASA ETEC企画委員会

併催セミナー IPAセミナー　受講者数

IPA-1 11/19(木) 11:00-12:00 アネックスホール2階[F203]　99
【第1部】IoT時代に求められるソフトウェアエンジニアリング
セーフティとセキュリティが支えるITシステム
和田 恭 独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター（SEC） 副所長

IPA-2 11/19(木) 13:00-14:00 アネックスホール2階[F203]　131
【第2部】組込み業界初「組込みソフトウェア開発データ白書」の公開と狙い
IoT時代の組込みシステム開発に定量データ活用と組織力改善を促す
松田 充弘 独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター（SEC） 研究員

IPA-3 11/19(木) 14:10-15:10 アネックスホール2階[F203]　91
【第3部】受賞記念特別講演:2020年に向かっての課題
鶴保 征城 一般社団法人組込みイノベーション協議会 理事長

IPA-4 11/19(木) 15:20-16:20 アネックスホール2階[F203]　111
【第4部】大規模・複雑化した組込みシステムのための障害原因診断手法
組込みシステムの安全解析と障害原因診断分析の統合アプローチ/STAMP
兼本 茂 公立大学法人会津大学 教授 独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター（SEC） 障害原因診断WG主査 システム安全性解析手法WG

IPA-5 11/20(金) 11:00-12:00 アネックスホール2階[F203]　93
【第5部】組込み機器のためのハードウェアセキュリティ
スマートカード等に搭載されるICチップへの攻撃の脅威
橋本 徹 独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 技術本部 セキュリティセンター（ISEC） 情報セキュリティ認証室 主幹

IPA-6 11/20(金) 13:00-14:00 アネックスホール2階[F203]　118
【第6部】つながる世界の天使と悪魔
IoT時代の明と暗
中尾 昌善 独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター（SEC） ソフトウェアグループリーダー

IPA-7 11/20(金) 14:10-15:10 アネックスホール2階[F203]　141
【第7部】最新システム技術の海外動向
乱立するIoT標準化の今を読み解く
杉崎 眞弘 独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター（SEC） 研究員

IPA-8 11/20(金) 15:20-16:20 アネックスホール2階[F203]　87
【第8部】IoT時代のシステム開発
つながる世界のリスクと複雑系を解きほぐすシステムズエンジニアリング
宮原 真次 独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター（SEC） 研究員
室 修治 独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター（SEC） 調査役

併催セミナー 組込みマルチコアサミット2015　受講者数

MM 11/19(木)13:00-17:00 アネックスホール2階[F204]　133
Embedded Multicore Summit 2015/ 組込みマルチコアサミット2015
主催:組込みマルチコアコンソーシアム
●13:00-13:10
組込みマルチコアコンソーシアムについて
枝廣 正人 名古屋大学大学院情報科学研究科情報システム学専攻 教授 組込みマルチコアコンソーシアム会長
●13:10-13:45
マルチ・メニーコア向けOSとソフトウェア開発ツールの最新動向
権藤 正樹 イーソル株式会社 執行役員 ソフトウェア技術統括責任者 兼 技術本部長 Multi-Core Association SHIM Working Group Chair 組込みマルチコアコンソーシアム副会長
●13:45-14:20
Simulinkモデルからのブロックレベル並列化
枝廣 正人 名古屋大学大学院情報科学研究科情報システム学専攻 教授 組込みマルチコアコンソーシアム会長
●14:20-14:55
車載制御向けマルチコアとモデルベース開発ツール
近藤 弘郁 ルネサス エレクトロニクス株式会社 コア技術事業統括部 CPUシステムソリューション部 主管技師
●15:15-15:50
The MPPA-256 Bostan Manycore Processor for Real-Time and Safety-Critical Systems
KALRAY Benoît Dupont de Dinechin Chief Technology Officer, KALRAY, France
●15:50-16:25
医療機器分野におけるマルチコア利用への期待
中野 恵一 オリンパス株式会社 VES開発部2G グループリーダー（兼） オリンパスデジタルシステムデザイン株式会社 取締役
●16:25-17:00
車両電子情報分野におけるマルチコア利用と期待
阿部 孝司 株式会社 デンソー 電子基盤技術本部 基盤ハードウェア開発部 担当係長

共催セミナー アライアンスビジネス交流会　受講者数

AB 11/19(木) 13:00-15:20 会議センター3階[313+314]　-
アライアンスビジネス交流会
●13:00-13:05
挨拶・進行説明
●13:05-13:35 特別講演
デジタルビジネスを加速するIoT
佐野 勝大 一般社団法人組込みシステム技術協会 理事 IoTビジネス研究会 主宰／ 株式会社コビキタス 代表取締役社長
●13:35-14:00 プレゼンテーション1
持っているスマートフォンの指紋認証機能の活用
ワンビ株式会社
●14:00-14:25 プレゼンテーション2
組み込み通信ユニットによるIoT製品の利便性
アイ・サナップ株式会社
●14:35-15:00 プレゼンテーション3
製品機能や訴求力をアップさせる組込み用ミドルウェアInspiriumのご紹介
富士通株式会社
●15:00-15:25 プレゼンテーション4
論理整合性のある要求仕様記述ツール「SLP」のご紹介
株式会社ジェーエフピー

プライベートカンファレンス

出展社名（講演日程順）	日　時	会　場
株式会社エーアイコーポレーション	11/18(水)　12:00-16:40	会議センター3階[311+312]
STマイクロエレクトロニクス株式会社	11/19(木)　10:00-17:00	会議センター3階[311+312]
丸紅情報システムズ株式会社	11/19(木)　10:30-17:00	会議センター3階[303]
スマート ジャパン アライアンス	11/20(金)　10:00-16:10	会議センター5階[511+512]

スポンサーセッション

講演社名	日　時	会　場
アクセンチュア株式会社	11/20(金)　14:00-14:45	アネックスホール2階[F206]

ワークショップ　展示会場内ワークショップ特設会場

日　時	11月18日(水)	11月19日(木)	11月20日(金)
11:00～11:45	イマジネーションテクノロジーズの最新GPUコア イマジネーションテクノロジーズ株式会社	組込みシステム開発環境の最新動向と選択基準 イー・フォース株式会社	サプライチェーンにおけるソフトウェアの品質と脆弱性の管理 日本シノプシス合同会社
12:00～12:45	YGV637(GP-3)環境におけるHSSからの静止画描画効率の改善手法 株式会社CRI・ミドルウェア	IPv6/6lowPAN over Bluetooth Smart - Nordic IoT SDK Nordic Semiconductor ASA	IoTのセキュリティーを守るハードウェア仮想化機能 イマジネーションテクノロジーズ株式会社
13:00～13:45	IoTに必須のネットワークソリューション イマジネーションテクノロジーズ株式会社	サラウンドビューソリューションのご紹介 株式会社日立超LSIシステムズ	多言語音声HMIソリューションのご紹介 株式会社日立超LSIシステムズ
14:00～14:45	Windows 10 IoT Corelによる組込みシステム新時代 株式会社日立超LSIシステムズ	TRACE32 組込みデバッグツールの最新機能の紹介 日本ローターバッハ株式会社	テスト設計ツールを活用したシステムテスト手法のご紹介 キャッツ株式会社
15:00～15:45	IoT時代を支える組込機器のセキュリティ データテクノロジー株式会社	自動並列化を実現するOSCARTechコンパイラの概要 オスカーテクノロジー株式会社	ARM®コア搭載　東芝マイコン新ファミリーTXZ™のご紹介 株式会社 東芝 セミコンダクター&ストレージ社
16:00～16:45	はじめてのマイコン向けRTOS導入 イー・フォース株式会社	IoT時代に有効な次世代開発支援ツールの紹介 キャッツ株式会社	超直伝!マルチコア対応RTOSを使った開発手法 イー・フォース株式会社

オープンステージプレゼンテーション　展示会場内メインステージ

日　時	11月18日(水)	11月19日(木)	11月20日(金)
10:30～10:50	10:15～11:15 組込みIoTハッカソン 課題発表	IoTでこう変わる!ビッグデータ&アナリティクス 日本情報通信株式会社	まだ無防備ですか? IoTセキュリティ ～NI+C IoTサービスの仕組み～ 日本情報通信株式会社
11:00～11:20		第三者検証適用によるFPGA／LSI開発の品質改善と 生産性向上の紹介 三菱電機エンジニアリング株式会社	PARTNER-Jet2の ARM v8 64bitデバッグ対応や、 システム解析への取り組みについて 京都マイクロコンピュータ株式会社
11:30～11:50	ここが知りたい!新電力サービスの課題と最新技術のキーワードとは? 株式会社日新システムズ	PARTNER-Jet2の ARM v8 64bitデバッグ対応や、 システム解析への取り組みについて 京都マイクロコンピュータ株式会社	IoTゲートウェイの役割とは?～これから必要となる機能の展望 株式会社アットマークテクノ
12:00～12:20	SysMLの概要と最新のバージョン1.4の紹介 スパークスシステムズ ジャパン株式会社	音声対話機能を容易に実現する小型ボード「Ruby Board」のご紹介 株式会社日立超LSIシステムズ	サラウンドビューソリューションのご紹介 株式会社日立超LSIシステムズ
12:30～12:50	産業用途向けに、さらに進化を続けるPFU組込みコンピュータ 株式会社 PFU	センサからクラウドまで繋ぐ～新世代ゲートウェイArmadillo-IoT 株式会社アットマークテクノ	広がるIoT。3G搭載CPUモジュールを使った柔軟な開発手法 株式会社コンピューテックス
13:00～13:20	IoT向けRZ/G1M用組込みモジュール&マルチOS環境のご紹介 株式会社日立超LSIシステムズ	組み込みIoTソリューション Microchip Technology Japan K.K.	PFUエンベデッド製品のIoTへの適用 株式会社 PFU
13:30～13:50	Armadillo-IoTがさらに進化! これからのIoTゲートウェイとは 株式会社アットマークテクノ	準天頂衛星の精密測位を利用した自動運転への取組み 株式会社コア	高速プロトタイピングを実現 GR-PEACHとシールド紹介 株式会社コア
14:00～14:20	センサゲートウェイ『タンポポASURA with dust』 株式会社コア	IoT時代のアナリティクス ～センサーデータからの価値発見～ MathWorks Japan	kW級6.78MHz高効率ワイヤレス電力伝送技術の紹介 三菱電機エンジニアリング株式会社
14:30～14:50	ソフト開発者必見!統合テストでカバレッジを行う本当の意味 株式会社コンピューテックス	広がるIoT。3G搭載CPUモジュールを使った柔軟な開発手法 株式会社コンピューテックス	今さら聞けないモデルベースデザイン MathWorks Japan
15:00～15:20	プラットフォームに強いアドソルの車載・医療向け分散開発事例 アドソル日進株式会社	IoTセキュリティを牽引するLynxSecureのご紹介 アドソル日進株式会社	Bluetooth Smart for IoT ～ Nordic Semiconductorの取組み Nordic Semiconductor ASA
15:30～15:50	PARTNER-Jet2の ARM v8 64bitデバッグ対応など、 今後の計画について 京都マイクロコンピュータ株式会社	16:30～ ET/IoT Technology アワード 表彰式 17:00～18:00 ET/IoT Technology フェスタ	15:45～16:45 組込みIoTハッカソン 審査発表&表彰式
16:00～16:20	ブリコラージュで新しいデータ価値を創造する!! ～NI+C IoTデータコーディネイトサービスのご紹介～ 日本情報通信株式会社		

■展示会無料招待状 67万部（主催者からのDM、出展社からのDM）

［主催者配布先］過去来場者、来場対象者、後援・協賛・特別協力団体、カンファレンス講師

■E-mailニュース配信

◎『Embedded Technology Mail News』全21回（2015年10月～11月）×約7万5千件（希望登録者＋過去来場者）
［10月以降の配信日］
10/6　10/14　10/21　10/23　10/27　10/29　11/04　11/06　11/09　11/11
11/12　11/13　11/16　11/17　11/18　11/19　11/20　11/24

■パブリシティ

◎プレスリリース発表内容（業界専門誌紙からWEBニュースまで約270媒体、配信先660件）
プレスリリースの配信世界最大手のビジネスワイヤと一部連携し、アジアの主要メディアに配信しました。

●8/27付　進化する組込み技術と“つなげる”テクノロジーの出展社が集結!
●10/05付　組込み総合技術展／IoT総合技術展 11月同時開催 10月5日（月）より、来場事前登録を公式サイトにてスタート!
●11/4付　「つながる」をテーマにしたEDA-LPBパビリオンを新設
主要ベンダによる技術展示と専門セミナーで、EDA最新情報を発信
●11/16付　ET / IoT Technologyアワード　受賞社決定!
ー出展企業を対象に優秀賞4社を選定。19日（木）表彰式を実施ー

◎プレスリリース掲載媒体
●Tech Village（CQ出版）　●Tech-On（! 日経BP社）　●ITpro（日経BP社）　●@IT MONOist（アイティメディア）
●EDN Japan（アイティメディア）　●EE Times Japan（アイティメディア）　●マイナビニュース（マイナビ）　●製品ナビ（インコム）
●ascii.jp（アスキー・メディアワークス）　●BCN Bizline（BCN）　●東京IT新聞（イード）　●電波新聞（電波新聞社）
●日刊工業新聞（日刊工業新聞社）　●電子デバイス産業新聞（産業タイムズ社）　●日本情報産業新聞（情報産業新聞社）
●日刊自動車新聞（日刊自動車新聞社）　●東京IT新聞（Impress Touch）　●経済産業新報（経済産業新報社）　●オートメーション新聞（オートメ新聞）
●月刊I/O（工学社）
ほか多数

◎会場取材・掲載媒体
●米国「EE Times」　●台湾「DIGI TIMES」
●Tech Village（CQ出版）　●日経テクノロジーオンライン（日経BP社）　●日経デジタルヘルス（日経BP社）　●@IT MONOist（アイティメディア）
●EE Times Japan（アイティメディア）　●EDN Japan（アイティメディア）　●マイナビニュース（マイナビ）　●RBB Today（イード）
●セミコンポータル（セミコンダクタポータル）　●EJ Daily News（電子ジャーナル）　●businessnetwork.jp（リックテレコム）
●日経エレクトロニクス（日経BP社）　●日経NETWORK（日経BP社）　●日経ものづくり（日経BP社）　●月刊I/O（工学社）
●メカトロニクス（Gichoビジネスコミュニケーションズ）　●エレクトロニクス実装技術（Gichoビジネスコミュニケーションズ）
●TRONWARE（ユーシーテクノロジ）　●電波新聞（電波新聞社）　●日本経済新聞（日本経済新聞社）　●日刊自動車新聞（日刊自動車新聞社）
●日刊工業新聞（日刊工業新聞社）　●オートメーション新聞（オートメ新聞）　●電子デバイス産業新聞（産業タイムズ社）
●日本情報産業新聞（情報産業新聞社）　●経済産業新報（経済産業新報社）　●神奈川新聞（神奈川新聞社）　●月刊自動認識（日本工業出版）
●化学工業日報（化学工業日報社）　●ペイメントナビ（TIプランニング）　●月刊OPTCOM（工業通信）
ほか多数

■雑誌/新聞/WEB等 特集企画

◎WEB企画
●『@IT MONOist』［ET2015/IoT Technology2015特集］アイティメディア
●『Tech-on!』［ET2015 展示会速報］日経BP社

◎連載企画
●『電波新聞』電波新聞社 全8回 10/30付～11/17付

◎特集企画
●『Interface 12月号』（10/25発行）『トランジスタ技術 12月号』（11/10発行）CQ出版
●『日経産業新聞』（11/18付）日本経済新聞社　●『日刊工業新聞』（11/18付）日刊工業新聞社
●『プロダクトナビ 11月号』（10/27発行）インコム　●『経済産業新報』（11/14付）経済産業新報社
●『日本情報産業新聞』（11/11付）情報産業新聞社　●電子デバイス産業新聞（11/18付）

■広告掲載

◎新聞・雑誌広告
●Interface（9/25）　●プロダクトナビ（10/27）　●電波新聞 突き出し広告 全8回（10/30～11/17）
●電子デバイス産業新聞 全5段広告（11/5）　●オートメーション新聞 全5段（11/12）
●日経産業新聞　5段1/2広告（10/5、11/9）　●日刊工業新聞 全5段（6/29、10/5、11/10）

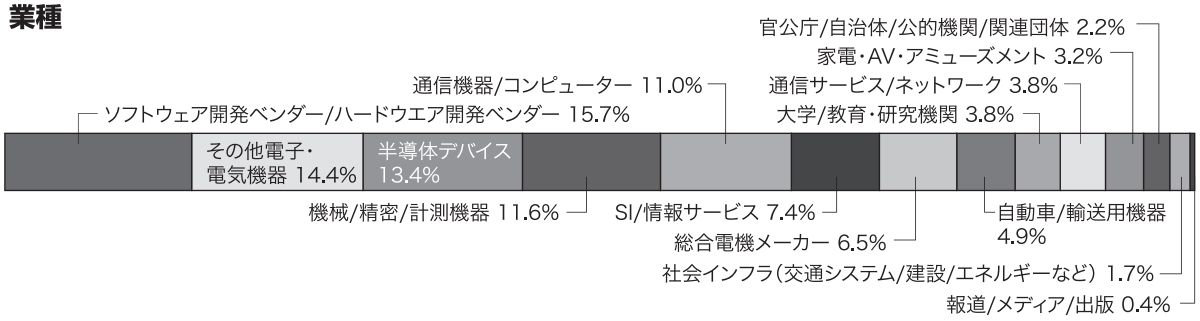
◎WEBバナー掲載
●日経BP社「日経テクノロジーオンライン」　●アイティメディア「MONOist オートモティブフォーラム」
●インコム「製品ナビ」　●オートメ新聞「オートメーション新聞サイト」　●科学情報出版「月刊EMCサイト」
●グローバルインフォメーション「Global Information 電子版」

◎メールニュース
●日経BP社「アクティブ・ターゲティングメール」（10/13、11/10）「日経Automotive News」（10/15）
●アイティメディア「電子機器/組込み開発メールマガジン」（10/7）「オートモティブメールマガジン」（10/13）「電子機器/組込み開発Special」（10/14）
「EMターゲティングメール」（10/20、11/9）
●インプレス「ターゲティングメール」（11/4、11/16）「ヘッダ広告」（11/11）

■来場者アンケート

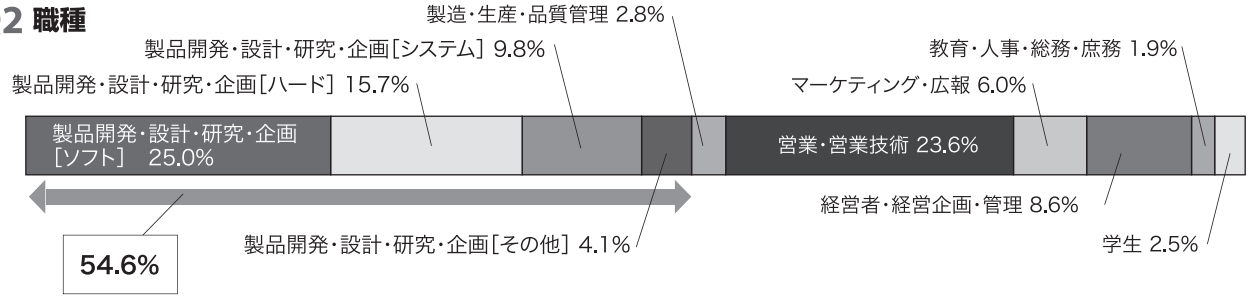
ET2015/IoT Technology2015にご来場いただいた方のプロファイルとご回答いただいたアンケート結果です。

Q1 業種



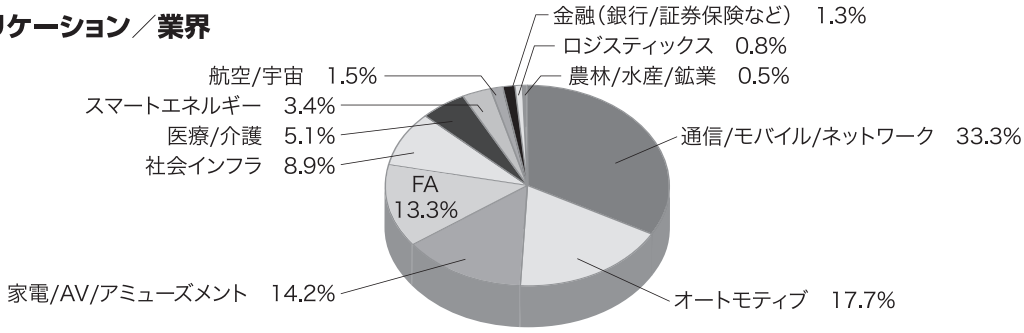
「ソフトウェア開発ベンダー/ハードウェア開発ベンダー」「半導体デバイス」
「機械/精密/計測機器」「通信機器/コンピューター」など幅広い来場があった。

Q2 職種



ソフト・ハード・システム等の「製品開発・設計・研究・企画」にかかわる人が多い。

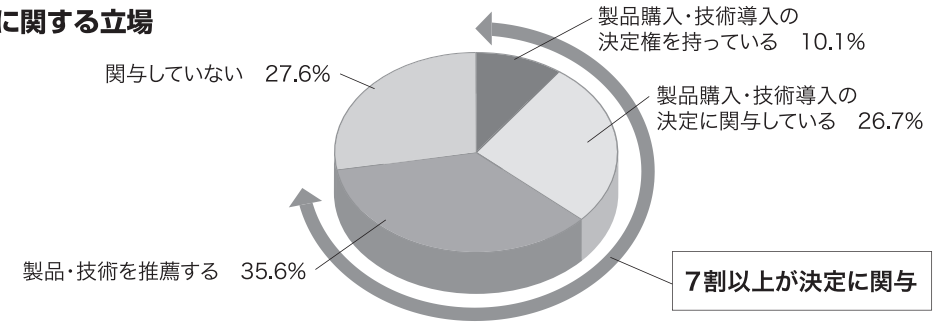
Q3 担当するアプリケーション／業界



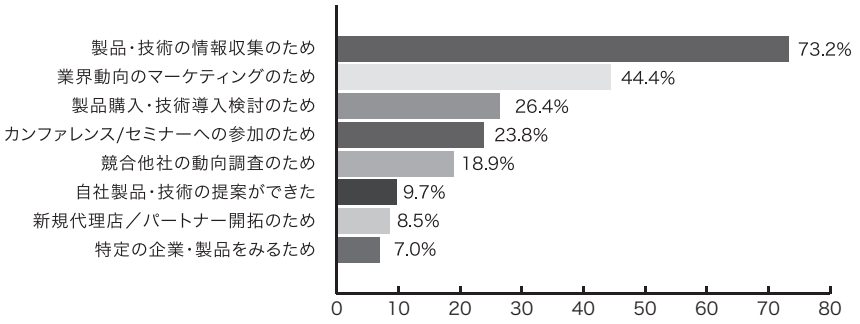
「通信/モバイル/ネットワーク」と「オートモーティブ」が約半数を占め、
次いで「家電/AV/アミューズメント」「FA」「社会インフラ」「医療/介護」となった。

※「その他」の回答は除いています。

Q4 製品購入・技術導入に関する立場

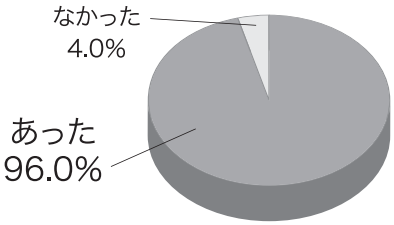


Q5 来場の目的<複数回答>



製品･技術･業界の情報収集や
製品･技術の購入検討など、
意欲的な来場者が多く来場している。

Q6 本展示会を通じて得られたものはありましたか。



来場者の9割以上が来場の成果を実感。
出展社の製品･技術に対する高い関心が伺える。

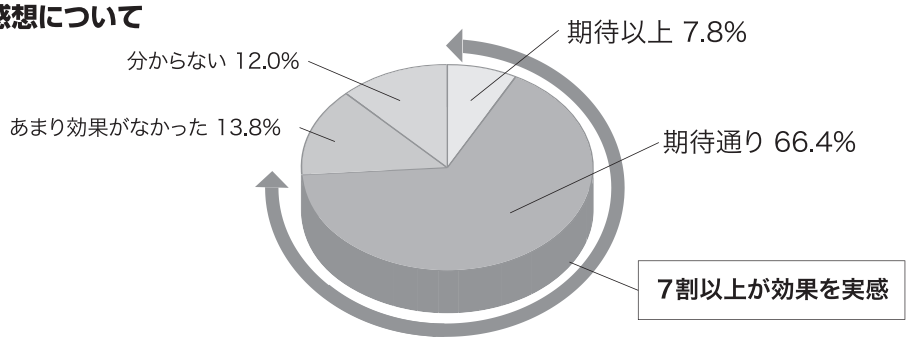
「あった」と答えた人の来場の成果<複数回答>

製品･技術の情報収集ができた	55.2%
業界動向を知る事ができた	51.3%
製品購入･技術導入検討ができた	19.9%
カンファレンス／セミナーで学べた	19.4%
競合他社の動向調査ができた	18.8%
特定の企業･製品をみることができた	17.9%
自社製品･技術の提案ができた	5.1%
新規代理店／パートナー開拓ができた	4.1%

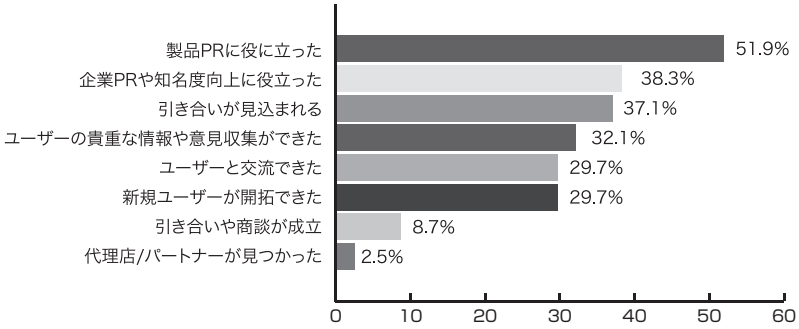
■出展社アンケート

会期後、出展社の皆様にお伺いした出展の感想と成果についてのアンケート結果です。

Q 今回出展された感想について



「期待以上」「期待通り」とご回答いただいた理由<複数回答>



出展社の多くが製品PRの効果を実感し、今後の引き合いにつながると感じている。

組込み総合技術展 Embedded Technology 2016

IoT総合技術展 Internet of Things Technology IoT Technology 2016

会期：2016年11月16日(水)、17日(木)、18日(金)
会場：パシフィコ横浜
http://www.jasa.or.jp/expo/

組込み総合技術展 関西 Embedded Technology WEST 2016

初開催

IoT総合技術展 関西 Internet of Things Technology IoT Technology WEST 2016

会期：2016年7月7日(木)、8日(金)
会場：グランフロント大阪
コングレコンベンションセンター
http://www.jasa.or.jp/etwest/

同時開催
Smart Energy Japan 2016 in Osaka

問合わせ

Embedded Technology/IoT Technology 事務局
株式会社 ICS コンベンションデザイン内
〒101-8449
東京都千代田区猿楽町1-5-18 千代田ビル
TEL:03-3219-3563　FAX:03-3219-3628
E-mail:etinfo@jasa.or.jp

一般社団法人
組込みシステム技術協会
Japan Embedded Systems Technology Association
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町6-7 住長第2ビル3階
TEL: 03-5643-0211　FAX: 03-5643-0212
URL: http://www.jasa.or.jp/